

# 선발 직무



 직무	 관련업무	 관련전공	 직무형태	 인원
설계	회로설계, 배치설계, CAE, SoC설계, MSPD(Memory Solution Product Design) 등	전자, 전기, 전파, 반도체, 정보통신, 컴퓨터, 물리		
소자	DRAM소자, NAND소자, 양산소자	전자, 전기, 물리, 반도체, 재료금속		
공정(R&D)	R&D공정	전자, 전기, 재료, 화학화공, 물리, 반도체		
Software	Software개발	전자, 전기, 정보통신, 컴퓨터, 소프트웨어, IT 융합 등		
System Engineering	System Solution 및 Application 개발	전기, 전자, 전파, 반도체, 전산, 컴퓨터, 정보통신	인턴	00명
Product Engineering	제품특성개발 및 평가, Base Line 및 Test Program 개발, 고객지원	전자/전기전자/컴퓨터 공학		
품질보증	품질 보증, 품질 분석	전자, 전기, 반도체, 컴퓨터, 소프트웨어, 통신, 산업공학, 통계		
Data Science	Machine Learning / Deep Learning Data 분석	산업공학, 수리, 통계		
Package 개발	Package 제품/소재/공정 개발, PKG설계/해석/분석, 선행PKG개발	전자, 전기, 반도체, 재료, 기계, 화학화공		